

# 接地端子

## 接地端子：ET-20系列

### ■特征

1. 支持模内导电涂层的低接点荷重接地端子。
2. 支持SMT贴装，可通过载带实现自动贴装。
3. 通过低接点荷重结构设计，可实现多个端子的并联使用。
4. 助力组件的小型化和轻量化设计。
5. 支持定制需求。



**415CPB-238-50F**

接点：顶部接触式  
 本体高度：2.5mm  
 使用高度：1.5 ~ 2.3mm  
 接点荷重：0.25 ~ 1.9N  
 包装形式：载带包装  
 (5000个/卷)

